

초박형 결정질 실리콘 태양전지 및 모듈

🎍 연구책임자 신재생에너지연구소 태양광연구실

문의

📞 TEL

🔀 E-mail

한국에너지기술연구원 기술사업화실

042-860-3384

kier-tlo@kier.re.kr

송희은 강기환

초박형 실리콘 태양전지에 관한 것으로, 초박형임에도 불구하고 휨 현상이 방지되어 파손을 줄일 수 있고, 공정 간소화로 재료비 및 인건비를 절감할 수 있는 기술.

○ 기술의 구성도/개념도



○ 기술의 주요 내용 및 특징

- 웨이퍼 제조 시 와이어 소 (wire saw)의 웨이퍼에 대한 영향력을 최소화하여 웨이퍼의 파손 방지 → 웨이퍼의 박형화 가능
- 박형 실리콘 태양전지를 이용하여 모듈 제조 시, 기판의 파손율을 최소화하기 위해서 전도성 페이스트를 사용한 모듈 제조 공정 기술 개발 → 재료비 절감
- 박형 태양전지의 휨 현상을 최소화하기 위한 태빙 장치 개발

○ 기술의 적용처

응용분야	적용제품	Contract - Contract
실리콘 태양전지	상용 발전, 웨어러블 기기, 산업기기, 군사용품, 전자제품, 운송수단, 항공·우주, 주택·건물 등 산업분야 다방면에 적용 가능	

이 기술의		기존 기술		본	기술	
비교우위성/ 기존 기술 대비 차별성	•] [[Tabbing 시 전·후 리본의 온도 차 뿐만 아니라 태양전지와 리본의 열팽창 계수가 달라 tabbing 공정 이후 항상 태양전지 윗 방향으로 휘어지는 bowing 현상이 발생함	• CP(Cor 방식의	nductive Past 박형 실리콘 티	e)를 이용한 저 H양전지 모듈호	온 tabbing ŀ
● 실험 및 실증 데이터	» 본	· 기술에 따라 제조된 실리콘 기판 및 트	내양전지는	일반적인 분	상식을 적용성	하여 제조된
 기술의 성숙도 	위 [TRL	이퍼보다 얇은 두께를 가짐 → 실리콘 기판 1 2 3 4 : 기초연구 ' 실험 ' - 7: 신뢰성평가 및 수요기업 평가]	및 태양전지 5 6 _{시작품}	의 초박형호 ▼ ▼ 1	8 실용화	9 I 시업화
	٨u	비머이머소	추이배수	¢oloitt	C 2 H 5	
이 지신재사권	군민	달성 <u>귀</u> 양양	굴권민오	굴권일사	궁폭번오	·
지식재산권 현황			10-2013-	0010 10 01	40 101	2015 2 :
 지식재산권 현황 	1	태양전지 모듈 및 그 제조방법	10-2013- 0125326	2013.10.21	10-1511526	2015.04.07
● 지식재산권 현황	1	태양전지 모듈 및 그 제조방법 태양 전지 및 이의 제조 방법	10-2013- 0125326 10-2014- 0182280	2013.10.21 2014.12.17	10-1511526 10-1619831	2015.04.07 2016.05.03

	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자
	10-2013- 0125326	2013,10,21	10-1511526	2015.04.07
	10-2014- 0182280	2014.12.17	10-1619831	2016.05.03
넬 유닛 및	10-2014- 0148297	2014.10.29	10-1666629	2016.10.10

ы	ᆆ가り	
Ľ	평/미	



→ 실리콘 기판 및 태양전지의 초박형화 기여



차 뿐만
+1 -11 + -1
상 계수가
배양전지 윗
강이 말생암

34 35

13

Principal researcher

Photovoltaic Laboratory of the New and Renewable Energy Institute

Kang Gi-Hwan Song Hee-eun

Ultra-thin Crystalline Silicon Solar **Cells and Modules**

Ultra-thin silicon solar cell technology capable of preventing bowing and thus reducing damage despite the ultra-thin design as well as reducing materials and labor costs with streamlined manufacturing processes.

• Structural Diagram/Conceptual Diagram



Description and Characteristics of Technology

- Wafer damage prevention by minimizing the effect of wire saws thereon when manufacturing wafers \rightarrow Ultra-thin design
- Development of module manufacturing process technology using conductive paste to minimize the damage rate of substrates when manufacturing modules using ultra-thin silicon solar cells \rightarrow Reduced materials costs
- Development of a tabbing device to minimize the bowing of ultra-thin solar cells

• Scope of Application

Application Fields	Products	
Silicon solar cells	Applicable to various industrial fields, such as commercial power generation, wearable devices, industrial devices, military goods, electronic appliances, transport means, aviation and space, and houses and buildings	

O Comparative advantages of technology / Differentiation from existing technologies

• Experimental and empirical data

• Maturity level

O Current status

of intellectual

property rights

of technology



and solar cells



[TRL 7: Evaluation of reliability and companies in demand]

No.	Title of Invention	Application Number	Application Date	Registration Number	Registration Date
1	Solar cell module and method for manufacturing the same	10-2013- 0125326	2013.10.21	10-1511526	2015.04.07
2	Solar cell and manufacturing method thereof	10-2014- 0182280	2014.12.17	10-1619831	2016.05.03
3	Solar cell unit having conductive paste and solar cell module comprises the same	10-2014- 0148297	2014.10.29	10-1666629	2016.10.10

O Inquiries

Business Development Team of the Korea Institute of Energy Research

📞 Tel 042-860-3384

E-mail kier-tlo@kier.re.kr



Conventional Technology

• A bowing phenomenon occurs, in which a solar cell is bent upward after the tabbing process due to the difference in the temperature of the used ribbon before and after the tabbing process and the difference in thermal expansion coefficients between the solar cell and the ribbon.

Present Technology

• Ultra-thin silicon solar cell modules based on the low-temperature tabbing method using CP